

ZC-PD6-B

◆ 关键指标

工作频段：8.0~44.0GHz；

典型插损：0.5dB；

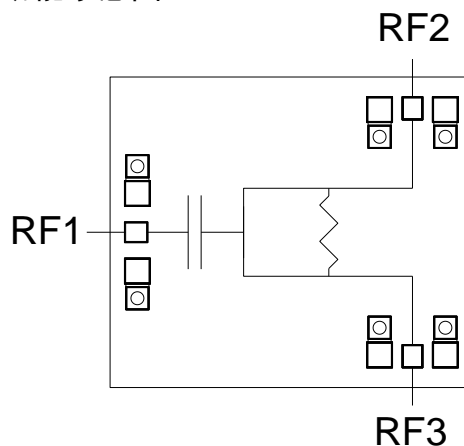
典型隔离度：25dB；

典型输入回波：-20dB，50Ω 匹配；

典型输出回波：-20dB，50Ω 匹配；

外形尺寸：1.4mm×1.2mm×0.1mm

功能示意图



◆ 产品简介

ZC-PD6-B 是一款 0° 两路功分器芯片，工作频率 8.0~44.0GHz，采用 GaAs 材料制作，正面带保护层，背面镀金接地，通过导电胶粘接和金丝连接使用。

◆ 接口定义

编号	名称	说明
RF1	公共射频端口	射频信号合成端口，通过金丝与 50Ω 微带线连接
RF2	射频输出端口	射频信号支路，通过金丝与 50Ω 微带线连接
RF3	射频输出端口	射频信号支路，通过金丝与 50Ω 微带线连接

◆ 极限工作条件

参数	最大额定值
输入功率（连续波，50Ω，25℃）	+30dBm
工作温度	-55℃~+125℃
贮存温度	-65℃~+150℃

注意：超过任何一个或者多个最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。长期工作于最大额定值附近可能会降低芯片可靠性。

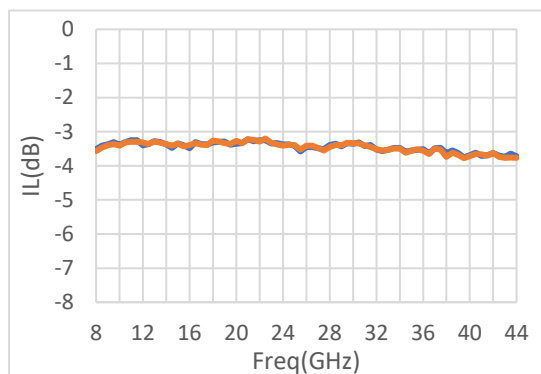
◆ 电性能参数

参数名称	测试条件	最小	典型值	最大	单位
工作频率	0dBm，50Ω，25℃	8.0	-	44.0	GHz
插损	0dBm，50Ω，25℃	0.2	0.5	0.8	dB
隔离度	0dBm，50Ω，25℃	20	25	-	dB
输入回波	0dBm，50Ω，25℃	-	-20	-14	dB
输出回波	0dBm，50Ω，25℃	-	-20	-17	dB

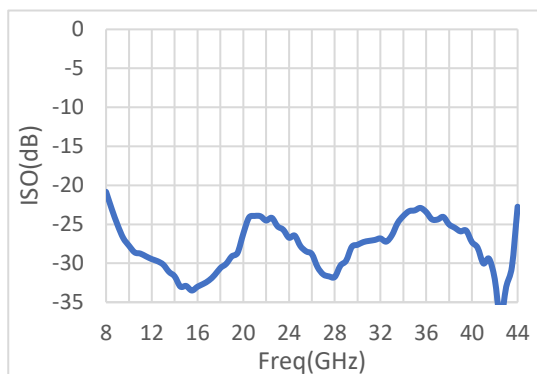
◆ 测试曲线



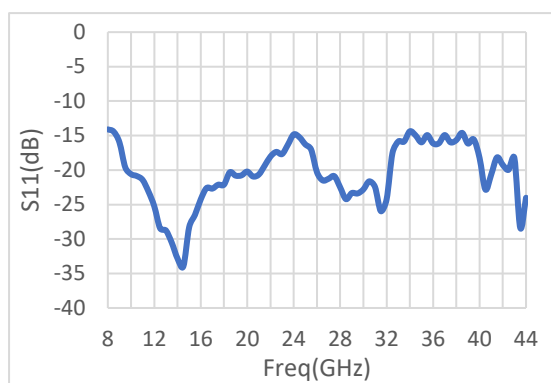
测试条件: Pin=0dBm, 50Ω, 25°C



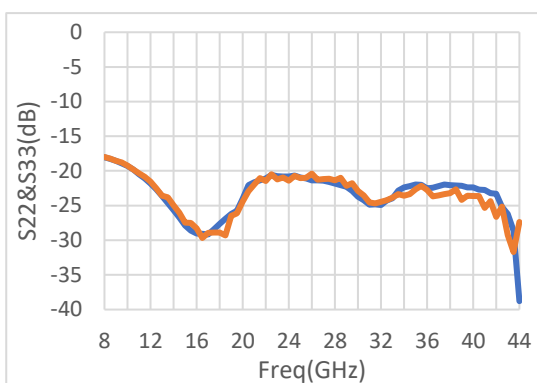
插损 vs 频率



隔离度 vs 频率

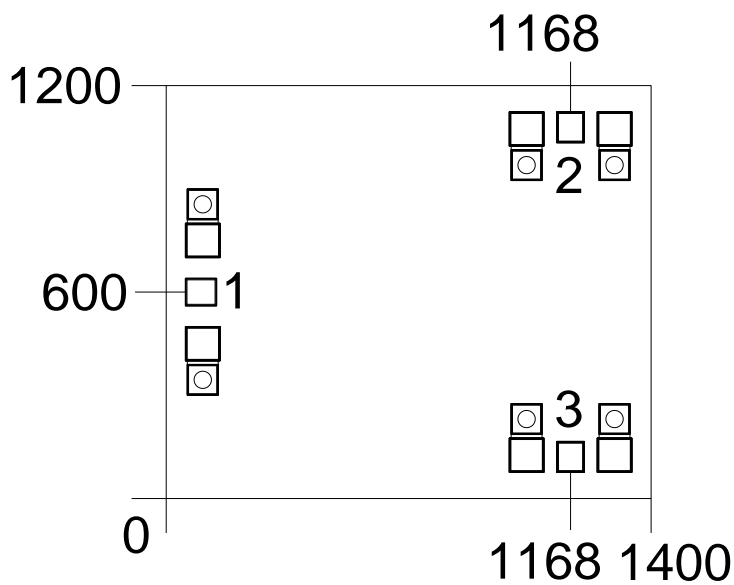


输入回波 vs 频率



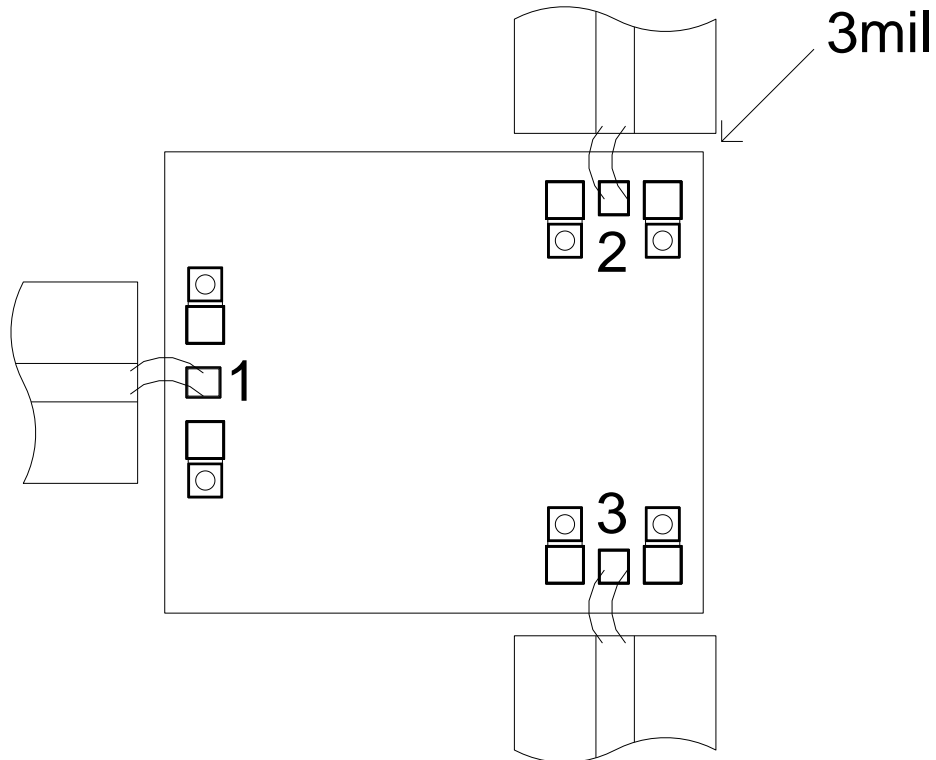
输出回波 vs 频率

◆ 外形尺寸 (单位: 微米 μm)



◆ 装配示意图





◆ 注意事项

- 1、焊盘典型尺寸 $70 \times 80 \mu\text{m}^2$
- 2、焊盘金属化：金
- 3、建议键合金丝直径：1mil
- 4、建议双金丝键合
- 5、建议 50Ω 微带线与芯片边缘间隔：3mil

